


KEPIC 정오표

KEPIC Errata

관리번호 Tracking No.	2021-02	소분류기호 KEPIC Code	KEPIC-MND 2121(1)
판/추록 Ed./Add.	쪽수 Page	수정 전 Error	수정 후 Corrected
2006년 하 추록/ 2006 2nd Add.	7	<국문/Korean> (1) 압력유지재료의 규격은, 표의 모든 적용 가능한 주석을 포함하여, KEPIC-MDP, 부록 IIA 및 IIB에 수록한 것이어야 하며, 이 재료를 사용하는 제품에 적용하는 MND 2000의 요건 전부를 준수해야 한다. 또한 압력유지기능을 수행하는 부착물의 재료는 압력유지 재료이어야 한다.	<국문/Korean> (1) 압력유지재료의 규격은, 표의 모든 적용 가능한 주석을 포함하여, KEPIC-MDP, 부록 <u>IA, IB 및 III</u> 에 수록한 것이어야 하며, 이 재료를 사용하는 제품에 적용하는 MND 2000의 요건 전부를 준수해야 한다. 또한 압력유지기능을 수행하는 부착물의 재료는 압력유지 재료이어야 한다.
2007년 추록/ 2007 Add.	7		
2008년 상 추록/ 2008 1st Add.	7		
2008년 하 추록/ 2008 2nd Add.	7	<영문/English> (1) Pressure retaining material shall conform to the requirements of one of the specifications for materials listed in KEPIC-MDP, Appendices IIA and IIB, including all applicable footnotes in the table, and to all of the requirements of MND 2000 that apply to the product form in which the material is used. Attachments which perform a pressure retaining function shall be pressure retaining material.	<영문/English> (1) Pressure retaining material shall conform to the requirements of one of the specifications for materials listed in KEPIC-MDP, Appendices <u>IA, IB and III</u> , including all applicable footnotes in the table, and to all of the requirements of MND 2000 that apply to the product form in which the material is used. Attachments which perform a pressure retaining function shall be pressure retaining material.
2009년 추록/ 2009 Add.	7		
2010년 판/ 2010 Ed.	12		
2011년 추록/ 2011 Add.	12		
<p>위와 같이 KEPIC 정오표를 발행하오니 해당 KEPIC을 사용할 경우는 반드시 수정 후 내용을 보시기 바랍니다. This KEPIC Errata was approved and, in case of referring the applicable KEPIC code, this errata shall be applied.</p> <p>발행일: 2021년 2월 9일 Date: 9 February, 2021</p> <p>대한전기협회 KEPIC운영처장 KEPIC Director, Korea Electric Association 손 명 성 Myoung-Sung, Sohn</p> <p>(서명/sign) </p>			

(양식번호 : KEPIC-22-10-02)